# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 23.12.1978

(51)Int.CI.

H01L 21/76

(21)Application number: 52-063552

(22)Date of filing:

(71)Applicant: (72)Inventor:

**FUJITSU LTD** 

31.05.1977

TAKAHASHI HITOSHI

**OKUBO AKIRA** 

## (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture single crystal region with good quality, by laminating epitaxial layer on high concentration impurity layer on a substrate, providing grooves reaching the layer from the surface, and making the high concentration layer into high resistance and oxidizing the side surface of the grooves through the anodic oxidation and heat treatment.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 19日本国特許庁

# 公開特許公報

①特許出願公開

昭53—148394

⑤Int. Cl.²
H 01 L 21/76

識別記号

Ø日本分類 99(5) H 0 庁内整理番号 6513 一5F

72発

③公開 昭和53年(1978)12月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

### . 9 半導体装置の製造方法

**创特** 

願 昭52-63552

高橋仁

20出

願 昭52(1977)5月31日

砂発 明 者

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 山地太安山

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

切出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

大久保明

明 綑 樓

1 発明の名称

半導体袋鼠の製造方法

### 2. 特許請求の範囲

半導体単結晶の主面の少くとも1部分に高機度不純物層を形成する工程と、 をの上にエピタキシャル層を成長させる工程と、 前記エピタキシャル層の扱面から少くとも前配高機度不純物層に 本地物層に 本地物層を形成する工程と、 陽極処理によつて少くとも前配 機関不純物層の一部分を多孔質化する工程と、 酸化性雰囲気中で熱処理するととによって前配 水化性雰囲気中で熱処理するととに前記機の側面を酸化する工程とを具備するととを特徴とする半導体装置の製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体装置の製造方法に係わり、特に 半導体象子間の絶縁分離の方法に関する。

半導体集機回路においてトランジスタ、ダイオート等各種半導体来子間を電気的に絶縁分離する方法が種々提案されているが、高抵抗化された多孔質層による分離法(特開昭48-46276号)が特

この方法によれば、サファイヤ等絶縁基板の上に 半導体単結晶を成長させる方法に比べ良質の単結 晶を得ることが出来るが、多孔質部分と単結晶部 分とは構造的に全く異なる為に多孔質層の上に形 成されたエピタキシャル層の結晶性は単結晶基板 上に直接成長させたエピタキシャル層に比べれば 末だ十分とは首えない。その上この方法に於いて は多孔質層を高抵抗化させるのに長時間を裂する という欠点もある。

本発明はかかる欠点を改善すべくなされたものであり、比較的簡単な方法で絶縁体で囲まれた良質 の単結晶領域を得るととを目的としている。

本発明は単結晶基板上にあらかじめ高濃度不純物 簡を形成しておき、その上に直接単結晶層をエピ タキシャル成長させたのち、その表面から少くと も高濃度不純物層に達する講を形成し、しかる後 陽極処理を施して高濃度不純物層を多孔質化し、 酸化性雰囲気中で熱処理を行うことにより多孔質 化した部分を高抵抗化すると共に薄の側面を酸化 させることを特徴としている。

第2図は本発明の方法を説明する為の図である。 先づシリコン単結晶基板1の上に高機度不純物層 ◆を形成する(第2図(a))。高機度不純物層4は 通常の拡散法、エピタキシヤル成長法、イオン注 入法等により形成できる。次に通常のエピタキシ

3

濃度不純物層 4 を形成し、N <sup>-</sup> 型シリコン単結晶 層3をエピタキシヤル成長させた後、シリコン酸 化膜 810g をマスク 5 とし N + 基板に 違する 器 6 を形成する(第3図(a))。次いで陽極処理により 多孔質化を行うが、N++層4の1部がそのまま残 るように処理時間を調整する(第3図(b))。次に 酸素を含む雰囲気中で熱処理を行い多孔質部分を 高抵抗化するとともに準内をシリコン酸化物 6' で掴める(第3図(0))。との後外部ペースッおよ びインジェクター部 B K ポロンを拡散し p+ 領域 を形成し、更に p型内部ペース 9 続いて N + 型コ レクタ10を拡散により形成する(第3図(4))。 との方法によつて得られたIILの平面図を第4 図に示す。第5図(d)は第4図のA-A'に於ける断 面図に相当する。図中11は pnp トランジスタ のエミッタ電極、12、15かよび14はいずれ もロアロトランジスタのコレクタ電極。15は同じ npnトランジスタのペース電極である。尚、第4 図(4)の点線で囲まれた部分は多孔質化されていな い高機度不純物度4を内部に含む個所である。

特別昭53-148394(2) ヤル成長法により単結晶層3を形成し、酸化膜。

強化膜等のマスク5を用いてフォトエッテンクに より高緩度不純物層4に達する背6を形成する (第2図(b))。多孔質化をより容易にするため、

(第2図(1))。多孔質化をより容易にするため、この得6はシリコン基板1に選する深さであることが望ましい。次いで弗化水素酸水溶液等の処理液中で公知の陽極処理を行うが、不純物凝度の低いエピタキシャル単結晶層3に比べ高濃度不純物層の多孔質化が著しく急速に行われ、高濃度不純物物層を全て多孔質化することが出来る(第2図(0))。続いて酸化性雰囲気中で熱処理を行うと多孔質層4、は高抵抗となり、海の内壁面に於いては単結晶層3の酸化も行われ、やがて海内は酸化物6、で埋められる(第2図(1))。かくして後に素子を形成する単結晶領域3の側面と底面を絶縁物で電気的に分離することができる。

次に本発明の方法をIIL (Integrated Injection Logic)の製造に適用した実施例につき第3図により説明する。

N<sup>+</sup> 型シリコン単結晶基板1の主面に N ++型の高

内部ペース9を形成する方法としては N ++ 超高機 度不純物層 4 の上に N 型不純物より拡散係数の大きな P 型不純物を高濃度に含む層を形成しておき。 多孔質層を高抵抗化するための熱処理時の拡散に よつて P 層を形成することも可能である。

以上のように本発明の方法によれば、単結晶層上にエピタキシャル成長を行うので良質の単結晶層が得られ、また海を形成することにより多孔質層の高抵抗化の熱処理を短時間で行うことができ、更にIILの如き応用例に於いては高濃度不純物層の存在によつて逃板(エミツター)からの注入効率が高くなり、npaの上向動作エミッタ接地電流増幅率を大きくとることができる。

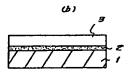
### ▲ 図面の簡単な説明

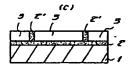
第1図は従来の方法を説明するための図、第8 図は本発明の方法を説明するための図、並びに第 3図および第4図は本発明の1実施例を説明する ための図である。

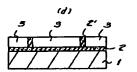
1……半導体単結晶基板。 2, 2', 4'……多孔致層。 --646-- 3……エピタキシャル単結晶。 4……高機度不純 物層、 5 … … マスク、 6 … … 静、 7 … …外部ペース、 8 … … インジエクター部、 9 … …内部ペース、

代理人 弁理士 松岡宏四郎

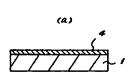


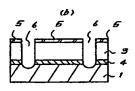


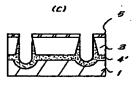


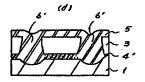


糖 2 图

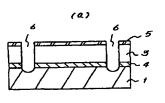


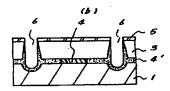


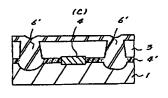


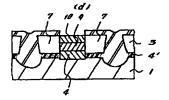


第3图

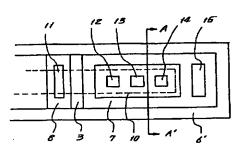








第4图



<del>-647-</del>